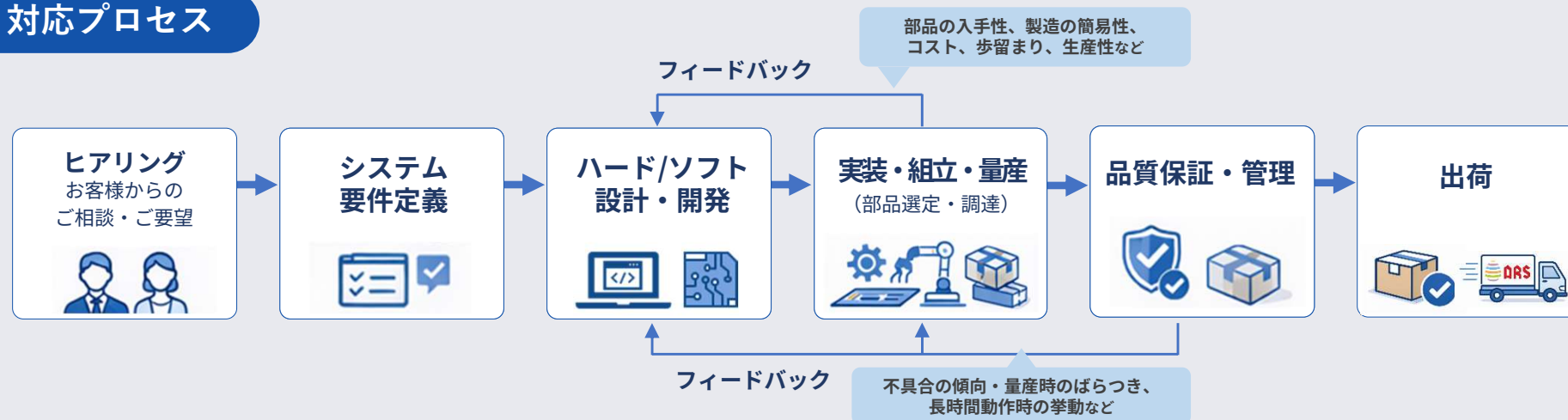


開発と製造をつなぎ、実装までを見据える。 『エンベデッドシステム・トータルソリューション』



各事業で培った設計・製造・品質の技術を結集し、エンベデッドシステム開発と融合。
設計から試作、量産、品質保証までを社内連携で一貫対応することで、開発の手戻りや分断を防ぎ、確実な製品化を支援します。

対応プロセス



エンベデッドシステム事業

組込ソフトウェア・ハードウェアの設計

ソフトウェア設計開発

- ・プログラミング
- ・CPU制御
- ・組込Linux etc...

ハードウェア設計開発

- ・電子回路設計
- ・パターン設計
- ・FPGA設計
- ・筐体設計 etc...

ウエハテスト事業

半導体ウエハのテスト(電気試験)、レーザートリミング

半導体PKG組立事業

半導体/MEMSなどのパッケージ組立、ファイナルテスト

EMS実装組立事業

基板実装、電子機器の組立・保管

電源事業

カスタムを得意としたスイッチング電源の開発・製造